



RE936-04

- Multiadapter für TSOP56 & HTSOP56
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au
- Lötstopplack
- Adaptionsplatine für TSOP56 und HTSOP56 mit 0,65 mm Pitch
- Einreihig ausgeleitet in das Raster 2,54
- Bohrungen Ø 1,10 mm mit Lötinseln Ø 2,20 mm
- Zwei Experimentierfelder mit 8 x 8 quadratischen Lötinseln 2,20 x 2,20 mm
- Abschirmungsfeld und Kühlfläche
- Größe 73,66 x 43,18 mm